香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島注冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

中芯國際截至2026年9月30日止三個月未經審核業績公佈

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

- 2026 年第三季的銷售收入為 3,190.0 百萬美元， 2026 年第二季的銷售收入為 3,005.6 百萬美元，2025 年第三季的銷售收入為 2,381.8 百萬美元。
- 2026 年第三季毛利為 953.2 百萬美元，2026 年第二季毛利為 760.6 百萬美元，2025 年第三季毛利為 522.8 百萬美元。
- 2026 年第三季毛利率為 29.9%，2026 年第二季毛利率為 25.3%，2025 年第三季毛利率為 22.0%。

以下爲本公司及其子公司(「本集團」)於 2026 年 11 月 12 日就截至 2026 年 9 月 30 日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海– 2026 年 11 月 12 日– 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至 2026 年 9 月 30 日止三個月的綜合經營業績。

**僅供識別*

以下聲明爲前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

管理層評論及 2026 年第四季指引

三季度，公司整體銷售收入達 31.9 億美元，環比增長 6.1%；毛利率為 29.9%，環比增加 4.6 個百分點。

四季度，收入預計環比增長 4%-6%，毛利率指引為 26%-28%。

公司以客戶需求為導向推進產能擴充，以高附加值優質產品組合構築領先優勢，增強穿越週期的經營韌性，努力實現有品質、可持續的增長。

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2026 年 11 月 13 日(星期五)

時間：上午 8:30-9:30

網上會議

會議將在 https://edge.media-server.com/mmc/p/itoe96nu

做線上直播。

電話會議

請提前通過 https://register-conf.media-server.com/register/BIbc73a89f5f064fa5bac38bd53e06ff7a

註冊電話會議。

網上重播

會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司 (香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8 吋和 12 吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 吋和 12 吋晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。

詳細信息請參考中芯國際網站 https://www.smics.com。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括 (但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其他可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括 (但不限於) 與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支援短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識產權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

2026年第三季經營業績概要

以千美元爲單位(每股盈利除外)

	2026 年第三季度	2026 年第二季度	季度比較	2025 年第三季度	年度比較
收入	3,190,038	3,005,588	6.1%	2,381,822	33.9%
銷售成本	(2,236,848)	(2,244,948)	-0.4%	(1,859,011)	20.3%
毛利	953,190	760,640	25.3%	522,811	82.3%
經營開支	(243,127)	(226,461)	7.4%	(171,742)	41.6%
經營利潤	710,063	534,179	32.9%	351,069	102.3%
其他收入，淨額	(32,142)	275,907	不適用	(13,993)	不適用
除稅前利潤	677,921	810,086	-16.3%	337,076	101.1%
所得稅開支	(26,996)	(76,867)	-64.9%	(21,610)	24.9%
本期利潤	**650,925**	**733,219**	-11.2%	**315,466**	106.3%
以下各方應佔本期利潤:					
本公司擁有人	428,405	479,197	-10.6%	191,758	123.4%
非控制性權益	222,520	254,022	-12.4%	123,708	79.9%
本期利潤	**650,925**	**733,219**	-11.2%	**315,466**	106.3%
毛利率	29.9%	25.3%		22.0%	
每股盈利(1)					
基本	$0.05	$0.06		$0.02	
攤薄	$0.05	$0.06		$0.02	

附注：

(1) 基於 2026 年第三季加權平均普通股 8,561 百萬股(基本)及 8,574 百萬股(攤薄)，2026 年第二季加權平均普通股 8,054 百萬股(基本)及 8,068 百萬股(攤薄)，2025 年第三季加權平均普通股 7,988 百萬股(基本)及 8,009 百萬股(攤薄)。

- 2026 年第三季的銷售收入為 3,190.0 百萬美元，相較於 2026 年第二季的銷售收入為 3,005.6 百萬美元上升 6.1%。銷售收入上升主要是由於 2026 年第三季晶圓銷量增加所致。
- 2026 年第三季的銷售成本為 2,236.8 百萬美元，2026 年第二季為 2,244.9 百萬美元。
- 2026 年第三季的毛利為 953.2 百萬美元，2026 年第二季為 760.6 百萬美元。
- 2026 年第三季的毛利率為 29.9%，2026 年第二季為 25.3%，毛利率上升主要是由於 2026 年第三季產能利用率上升及產品組合變動所致。
- 2026 年第三季的經營開支為 243.1 百萬美元，2026 年第二季為 226.5 百萬美元。變動的主要原因請詳見下文經營開支。
- 2026 年第三季的其他收入，淨額為損失 32.1 百萬美元，2026 年第二季為收益 275.9 百萬美元。變動的主要原因請詳見下文其他收入，淨額。

收入分析

收入分析			
以地區分類	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**2025 年第三季度**
中國區	90.8%	90.2%	86.2%
美國區	7.8%	8.2%	10.8%
歐亞區	1.4%	1.6%	3.0%
以服務類型分類	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**2025 年第三季度**
晶圓	95.9%	94.6%	95.2%
其他	4.1%	5.4%	4.8%
晶圓收入分析			
以應用分類	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**2025 年第三季度**
智能手機	14.3%	16.9%	21.5%
電腦與平板	18.3%	15.6%	15.2%
消費電子	40.6%	44.2%	43.4%
互聯與可穿戴	7.5%	6.8%	8.0%
工業與汽車	19.3%	16.5%	11.9%
以尺寸分類	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**2025 年第三季度**
8 吋晶圓	21.1%	21.8%	23.0%
12 吋晶圓	78.9%	78.2%	77.0%

產能

- 月產能由 2026 年第二季的 1,096,500 片折合 8 吋標準邏輯增加至 2026 年第三季的 1,116,750 片折合 8 吋標準邏輯。

銷量及產能利用率

	2026 年第三季度	**2026 年第二季度**	**季度比較**	**2025 年第三季度**	**年度比較**
銷售晶圓(1)	3,033,683	2,869,495	5.7%	2,499,465	21.4%
產能利用率(2)	97.3%	93.7%		95.8%	

附注：

(1) 折合 8 吋標準邏輯。

(2) 產能利用率按產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

資本開支概要

- 2026 年第三季資本開支爲 1,094.3 百萬美元，2026 年第二季爲 1,835.7 百萬美元。

詳細財務分析

毛利

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**季度比較**	**2025 年第三季度**	**年度比較**
銷售成本	2,236,848	2,244,948	-0.4%	1,859,011	20.3%
折舊及攤銷	945,759	924,796	2.3%	804,406	17.6%
其他製造成本	1,291,089	1,320,152	-2.2%	1,054,605	22.4%
毛利	953,190	760,640	25.3%	522,811	82.3%
毛利率	29.9%	25.3%		22.0%	

折舊及攤銷

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**季度比較**	**2025 年第三季度**	**年度比較**
折舊及攤銷	1,270,420	1,211,721	4.8%	995,857	27.6%

經營開支

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**季度比較**	**2025 年第三季度**	**年度比較**
經營開支	243,127	226,461	7.4%	171,742	41.6%
研究及開發開支	258,378	208,522	23.9%	203,147	27.2%
一般及行政開支	130,628	119,952	8.9%	42,346	208.5%
銷售及市場推廣開支	9,693	14,097	-31.2%	10,553	-8.1%
金融資產減值虧損淨額	(608)	(3,498)	不適用	3,769	-116.1%
其他經營收入	(154,964)	(112,612)	37.6%	(88,073)	75.9%

- 2026 年第三季的研究及開發開支從 2026 年第二季的 208.5 百萬美元增加至 258.4 百萬美元。變動主要由於 2026 年第三季研究及開發活動增加所致。

- 其他經營收入變動主要是由於本季度確認的政府資金收入變動所致。

其他收入，淨額

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**季度比較**	**2025 年第三季度**	**年度比較**
其他收入，淨額	(32,142)	275,907	不適用	(13,993)	不適用
利息收入	61,274	64,572	-5.1%	99,385	-38.3%
財務費用	(91,597)	(87,585)	4.6%	(97,323)	-5.9%
匯兌收益	15,347	41,131	-62.7%	5,478	180.2%
其他收益/(虧損)，淨額	5,819	63,965	-90.9%	(16,873)	不適用
應佔聯營企業與合營企業損益	(22,985)	193,824	不適用	(4,660)	不適用

- 2026 年第三季其他收益/(虧損)，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之權益性投資公允價值變動所致。

- 應佔聯營企業與合營企業損益的變動主要由於部分聯營公司 2026 年第三季的收益減少所致。本集團部分聯營公司爲擁有若干投資組合的投資基金。對聯營公司投資收益的變動主要由於投資組合的公允價值變動所致。

息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**	**2025 年第三季度**
本期利潤	650,925	733,219	315,466
財務費用	91,597	87,585	97,323
折舊及攤銷	1,270,420	1,211,721	995,857
所得稅開支	26,996	76,867	21,610
息稅折舊及攤銷前利潤	**2,039,938**	**2,109,392**	**1,430,256**
利潤率	**20.4%**	**24.4%**	**13.2%**
息稅折舊及攤銷前利潤率	**63.9%**	**70.2%**	**60.0%**

資金流動性

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**
存貨	4,826,119	4,360,884
預付款及預付經營開支	93,522	77,586
貿易及其他應收款項	2,294,754	1,512,779
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	29,878	85,206
以攤餘成本計量的金融資產	3,980,554	4,489,496
衍生金融工具	25,610	22,916
現金及現金等價物	8,303,843	8,216,015
歸類為持作待售資產	3,917	3,917
流動資產總額	**19,558,197**	**18,768,799**
貿易及其他應付款項	3,514,668	3,465,891
合同負債	805,833	768,461
借款	4,660,931	5,150,096
租賃負債	924	684
遞延收益	177,561	183,443
預提負債	468,146	434,662
衍生金融工具	13,291	11,075
流動稅項負債	16,484	2,880
流動負債總額	**9,657,838**	**10,017,192**
現金比率(1)	0.9	0.8
速動比率(2)	1.5	1.4
流動比率(3)	2.0	1.9

附注：

(1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總額。

(2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總額。

(3) 流動比率為流動資產總額除以流動負債總額。

資本結構

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**
現金及現金等價物	8,303,843	8,216,015
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-流動[1]	29,878	85,206
以攤餘成本計量的金融資產[2]	5,072,495	5,555,394
庫存資金總計	13,406,216	13,856,615
借款-流動	4,660,931	5,150,096
借款-非流動	10,240,535	8,867,616
租賃負債	2,718	1,245
有息債務總計	14,904,184	14,018,957
淨債務[3]	1,497,968	162,342
權益	38,714,325	37,857,388
有息債務權益比[4]	38.5%	37.0%
淨債務權益比[5]	3.9%	0.4%

附注：

(1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。

(2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。

(3) 有息債務總計減庫存資金總計。

(4) 有息債務總計除以權益。

(5) 淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計	**2026 年第三季度**	**2026 年第二季度**
經營活動所得現金淨額	1,182,208	2,522,116
投資活動所用現金淨額	(2,103,977)	(2,271,242)
融資活動所得現金淨額	910,189	607,106
匯率變動的影響	99,408	78,996
現金及現金等價物增加淨額	87,828	936,976

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併損益及其他綜合收益表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2026年9月30日	**2026年6月30日**
	(未經審核)	**(未經審核)**
收入	3,190,038	3,005,588
銷售成本	(2,236,848)	(2,244,948)
毛利	953,190	760,640
研究及開發開支	(258,378)	(208,522)
銷售及市場推廣開支	(9,693)	(14,097)
一般及行政開支	(130,628)	(119,952)
金融資產減值虧損，淨額	608	3,498
其他經營收入	154,964	112,612
經營開支	(243,127)	(226,461)
經營利潤	710,063	534,179
其他收入，淨額	(32,142)	275,907
除稅前利潤	677,921	810,086
所得稅開支	(26,996)	(76,867)
本期利潤	**650,925**	**733,219**
其他綜合收益：		
其後期間或會重新歸類為損益的項目		
外幣報表折算差異	30,779	21,498
現金流量套期	6,173	11,201
本期綜合收益總額	**687,877**	**765,918**
以下各方應佔本期利潤：		
本公司擁有人	428,405	479,197
非控制性權益	222,520	254,022
	650,925	733,219
以下各方應佔本期綜合收益總額：		
本公司擁有人	465,349	511,916
非控制性權益	222,528	254,002
	687,877	765,918

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2026年9月30日	**2026年6月30日**
	(未經審核)	**(未經審核)**
資產		
非流動資產		
不動產、廠房及設備	32,844,166	33,075,656
使用權資產	363,168	363,739
無形資產	22,451	23,884
於聯營企業的投資	3,789,850	2,501,476
於合營企業的投資	83	82
遞延稅項資產	39,018	37,747
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	1,354,550	1,359,264
以攤餘成本計量的金融資產	1,091,941	1,065,898
其他資產	2,252	3,405
非流動資產總額	39,507,479	38,431,151
流動資產		
存貨	4,826,119	4,360,884
預付款及預付經營開支	93,522	77,586
貿易及其他應收款項	2,294,754	1,512,779
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	29,878	85,206
以攤餘成本計量的金融資產	3,980,554	4,489,496
衍生金融工具	25,610	22,916
現金及現金等價物	8,303,843	8,216,015
	19,554,280	18,764,882
分類為持有待售資產	3,917	3,917
流動資產總額	19,558,197	18,768,799
總資產	**59,065,676**	**57,199,950**

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2026年9月30日	**2026年6月30日**
	(未經審核)	**(未經審核)**
權益及負債		
股本及儲備		
普通股	34,249	34,243
股份溢價	20,434,867	20,425,807
其他儲備	(2,786,880)	(2,845,417)
保留盈餘	7,963,256	7,534,851
本公司擁有人應佔權益	25,645,492	25,149,484
非控制性權益	13,068,833	12,707,904
總權益	38,714,325	37,857,388
非流動負債		
借款	10,240,535	8,867,616
租賃負債	1,794	561
遞延稅項負債	116,002	119,346
遞延收益	335,182	337,847
非流動負債總額	10,693,513	9,325,370
流動負債		
貿易及其他應付款項	3,514,668	3,465,891
合同負債	805,833	768,461
借款	4,660,931	5,150,096
租賃負債	924	684
遞延收益	177,561	183,443
預提負債	468,146	434,662
衍生金融工具	13,291	11,075
流動稅項負債	16,484	2,880
流動負債總額	9,657,838	10,017,192
總負債	20,351,351	19,342,562
權益及負債合計	**59,065,676**	**57,199,950**

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2026年9月30日	**2026年6月30日**
	(未經審核)	**(未經審核)**
經營活動：		
本期利潤	650,925	733,219
折舊及攤銷	1,270,420	1,211,721
應佔聯營企業與合營企業損益	22,985	(193,824)
其他收益, 淨額	(5,819)	(63,965)
營運資金的變動及其他	(756,303)	834,965
經營活動所得現金淨額	**1,182,208**	**2,522,116**
投資活動：		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(13,264)	(533,716)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項	72,126	303,235
取得以攤餘成本計量的金融資產	(653,876)	(1,482,919)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	1,111,483	1,921,885
取得不動產、廠房及設備	(1,388,457)	(1,540,943)
出售不動產、廠房及設備所得款項	49,829	666
取得無形資產	-	(5,664)
對聯營企業的注資	(1,305,879)	(957,586)
出售聯營企業股權所得款項	19,237	18,880
收取聯營企業的股息	4,824	1,333
結算衍生金融工具所得款項	**-**	3,587
投資活動所用現金淨額	**(2,103,977)**	**(2,271,242)**
融資活動：		
借款所得款項	2,308,725	462,215
償還借款	(1,568,972)	(1,162,375)
償還租賃負債本金部分	(458)	(3,491)
就股份激勵計劃發行股份所得款項	3,759	1,059
非控制性權益的資本注資	152,633	1,234,479
結算衍生金融工具所得款項	14,502	75,219
融資活動所得現金淨額	**910,189**	**607,106**
匯率變動對現金及現金等價物的影響	99,408	78,996
現金及現金等價物增加淨額	87,828	936,976
期初現金及現金等價物	8,216,015	7,279,039
期末現金及現金等價物	**8,303,843**	**8,216,015**

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
董事會秘書/公司秘書
郭光莉

上海，2026年11月12日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事
劉訓峰

非執行董事
魯國慶
陳山枝
楊魯閩
黃登山

獨立非執行董事
范仁達
劉明
吳漢明
陳信元